



# 科技先锋系列报告 242：高通 举办 2022CES 线下发布会 发 布多款汽车产品



2022年1月4日,高通举办线上 2022CES 演讲,总裁兼首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙重点介绍高通如何扩展解决方案和技术,以满足全球用户、设备以及网络不断增长的需求。

公司对于智能互联行业的发展和判断:

云数据每年增长 35%,为互联智能提供机遇,高通将为互联智能边缘发展提供动力。

智能互联“统一的技术路线图”加速移动领域的创新步伐。

智能网联边缘将为高通带来 7000 亿美元的潜在市场。

公司后续将与 AT&T 合作,部署 5G “最后一公里” (室内 5G 信号覆盖)。

高通在将智能手机领域中的发展势头扩展至 PC、元宇宙、ADAS 等领域,目前已取得的成就包括:

助力 PC 行业向基于 Arm 计算架构转型;

元宇宙领域与 Meta 合作,累计发布 50 款骁龙 VR/AR 产品,预计中国 VR 市场未来几年将爆发式增长;

包括毫米波在内的 5G、无线光纤发展机遇巨大;

在高级驾驶辅助系统(ADAS)领域取得重大进展。

关键词: 5G AR 光纤

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_35793](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35793)

